



Avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di wafers di Silicio SOI

mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs.

n. 50/2016

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

La Struttura TIFPA dell'INFN intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (art. 95 c. 4 punto b. Dlgs 50/2016), la fornitura wafer Silicon-On-Insulator di spessore totale di 1 mm, rugosità RMS < 0.5nm e con ulteriori specifiche nell'allegato tecnico.

Determina del Direttore n. 2 del 27 maggio 2016

Importo presunto: € 5.600,00 IVA esclusa, di cui oneri per le interferenze non soggetti a ribasso pari a €

CIG: ZF21A19DD9

2. REQUISITI

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d'interesse a essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il **22 giugno 2016** la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto: "Manifestazione d'interesse per l'affidamento di wafers HUMOR". mediante PEC al seguente indirizzo PEC tifpa@pec.infn.it



4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore del TIFPA

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno contattare il Dott. Enrico Serra - eserra@fbk.eu

Il Responsabile del Procedimento Enrico Serra

pag. 2 di 2